



平成 29 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 P A L T E K
代 表 者 名 代表取締役社長 矢 吹 尚 秀
(東証第二部・コード 7587)
問 い 合 わ せ 先 取締役オペレーショナルサービス
ディレクション本部長 井上博樹
T E L 0 4 5 - 4 7 7 - 2 0 0 0

リニアテクノロジー株式会社との販売代理店契約解消に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 31 日付でリニアテクノロジー株式会社との販売代理店契約を解消することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 契約の解消に至った経緯

当社は、リニアテクノロジー株式会社の販売代理店として、各種半導体製品を販売してまいりましたが、平成 29 年 3 月に Analog Devices, Inc. が Linear Technology Corporation を買収・統合したことにより販売代理店政策の方針が変更されたことを受け、平成 30 年 1 月 31 日付で同社との販売代理店契約を解消することとなりました。

2. リニアテクノロジー株式会社の概要

(1) 名 称	リニアテクノロジー株式会社		
(2) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町 3-6		
(3) 事業内容 (注)	通信、ネットワーキング、産業用、自動車、コンピュータ等の広範に渡る高性能アナログ IC の設計、製造、販売		
(4) 上場会社と 当該会社の関係	資 本 関 係	該当事項はありません	
	人 的 関 係	該当事項はありません	
	取 引 関 係	同社製品の仕入及び販売	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません	

(注) 事業内容欄には、(旧) Linear Technology Corporation の事業内容を記載しております。

3. 取引の内容

取引の種類	平成 28 年 12 月期	
	同社製品の売上高	連結売上高に対する比率
半導体製品の仕入及び販売	1,618 百万円	4.8%

4. 今後の見通し

当該販売代理店契約の解消による平成 29 年 12 月期の当社業績に与える影響はありません。なお、リニアテクノロジー株式会社との契約終了予定日は平成 30 年 1 月 31 日となっておりますが、業務の移管等の詳細につきましては今後協議を進めてまいります。

平成 30 年 12 月期以降につきまして、既存商材の拡販に努めるとともに、当社グループが注力しているデザインサービス事業や現在新たに取り組んでいるソリューション事業を積極的に展開することにより、新たな事業基盤を構築してまいります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 29 年 8 月 3 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 29 年 12 月期)	32,500 百万円	1,050 百万円	1,060 百万円	700 百万円
前期連結実績 (平成 28 年 12 月期)	33,544 百万円	515 百万円	110 百万円	11 百万円